

合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023年年度报告摘要

Table with 3 columns: 产品分类, 产品型号, 主要应用领域. Lists various semiconductor manufacturing equipment like MAS series, RTR series, NIX series, etc.

(1) 盈利模式... (2) 研发模式... (3) 采购模式... (4) 生产模式... 公司主要通过向下游 PCB 领域、泛半导体领域的客户提供设备并提供相应的周期性设备维修服务实现营业收入及利润...

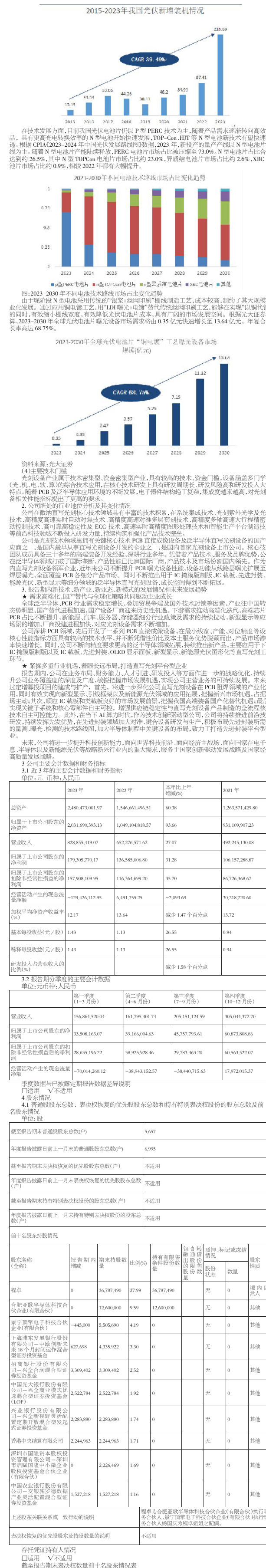


Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists shareholders and directors including 王强, 王强, 王强, etc. Also includes financial data and company information.

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的框图... 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况... 合肥芯基微电子装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告...